

6寸双抛硅片激光切割二氧化硅精密钻孔晶圆划片个性加工来图定制

产品名称	6寸双抛硅片激光切割二氧化硅精密钻孔晶圆划片个性加工来图定制
公司名称	北京华诺恒宇光能科技有限公司
价格	50.00/件
规格参数	品牌:华诺激光 加工方式:激光切割加工 加工材质:半导体材料、硅片、晶圆
公司地址	北京市丰台区南三环西路88号花卉研究中心2102号
联系电话	13011886131

产品详情

加工效果精细：采用进口光纤激光器和进口高精度振镜，光束质量好，性能稳定可靠，加工速度快，效率高。

产品用途：广泛应用于光电、电子、新能源、电光源、半导体、光学新技术、化工、冶金、电工、科研等方面

产品特点：

- 1.耐高温性强。
- 2.热膨胀系数低。
- 3.耐腐蚀（除氢氟酸和300度以上的热磷酸外）。
- 4.透光率达到99.9%。
- 5.平行度*高可以达到 ± 0.001 。